

# 高云的产品变更通知(GPCN)

### 概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件,此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更,本次变更是为了变更产品的保存期限。

### 描述

产品保存期限由1年变更为3年。

变更前	在<40℃和<90%RH的保存条件下,存储在密封袋中的产品保存期限为1年。
变更后	在<40℃和<90%RH的保存条件下,存储在密封袋中的产品保存期限为从包装密封日期算起3年。

### 受影响的产品

所有产品

### 客户影响

此变更未涉及产品外形、尺寸、功能、可靠性、质量及安全的变更,对客户应用无影响。

## 认证数据

高云已经完成并成功通过了所有必要的认证,可根据要求提供可靠性数据。

### 关键日期

高云将在2024年6月20后按照保存期限为3年对产品进行管控。

www.gowinsemi.com.cn 1(3)



# 响应

请客户确认已收到此通知,如对此变更有任何问题或顾虑,请通知我们。如 30 日内没有响应,将默认已接受此变更。

www.gowinsemi.com.cn 2(3)



# 技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持,在使用过程中如有任何疑问或 建议,可直接与公司联系:

网站: <u>www.gowinsemi.com.cn</u> 邮箱: <u>support@gowinsemi.com</u>

## 版本信息

日期	版本	说明
2024/03/20	1.0	初始版本。

www.gowinsemi.com.cn 3(3)

#### 版权所有 © 2024 广东高云半导体科技股份有限公司

GO₩IN富元、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标,本手册中提到的其他任何商标,其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。